|  |  |
| --- | --- |
|  | 提出日 ： 　　　〇年　　〇月　　〇日 |
| 届出者情報 |
| 学籍番号 | 　123456789 |
| フリガナ | 　コウセン　タロウ |
| 氏　　名 | 　高専　太郎 |
| 所属・学年 |  (高専名)　〇〇高専　　 (学科・コース名)　　機械工学科　　　(学年)　３年 |
|  |
| 履修を希望する科目等の情報 |
|  | 科目開設高専 | 科目名 | 担当教員名 | 開講時期 | 備考 |
| 1 | 　△△高専 | 機械工学Ⅰ | 　△△　△△ | 　前期・後期 |  |
| 2 | 　□□高専 | 半導体特論 | 　□□　□□ | 　前期 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

【別紙様式１(７(３)関係)】

高専間提供科目履修願い

【注意事項】

太枠内に記入してください。

履修希望者が多い場合、選考の結果、履修が認められない場合があります。

|  |
| --- |
| 学生所属高専受付印 |
|  |